品牌: CFSensor



XGZP183 压力传感器

● 产品特点

- 测量范围-100kPa~0kPa…7kPa…200kPa
- MEMS 技术
- 表压形式
- SOP 封装形式,填胶处理
- 适用于无腐蚀性、无导电的气体或液体
- 工作温度范围: -30℃ ~ +100℃
- 芯片背压腔受压
- 管脚方向可选择

● 应用领域

- 电饭锅、热水器、净水机、咖啡机等家电领域
- 水压测量、潜水设备
- 空气泵、空压机
- 仪器仪表等其他表压系统

● 产品概述

XGZP183型压阻式压力敏感元件是一款适用于生物医学、汽车电子等领域的压力传感器,其核分是一颗利用 MEMS 技术加工的硅压阻式压力敏感芯片。该压力敏感芯片由一个弹性膜及集成在膜型中电阻组成,四个压敏电阻形成了惠斯通电桥结构,当有压力作用在弹性膜上时电桥会产生一个



加压力成线性比例关系的电压输出信号。

XGZP183 型压力敏感元件为采用标准的 SOP6 形式封装的 OEM 元件,方便用户采用表面贴装, 片表面涂覆软硅胶,可有效防潮防油气。

良好的线性、重复性和稳定性,灵敏度高,方便用户针对输出和温漂进行调试和补偿。

● 结构性能

■ 压力敏感芯片: 硅材料

■ 引线: 金线

■ 封装外売: PPS 材料

■ 引脚:镀金

■ 保护胶:含氟硅胶

● 电气性能

■ 供电电源: <15V DC 或 <3.0mA DC

輸入阻抗: 4kΩ~6kΩ

■ 输出阻抗: 4kΩ~6kΩ

■ 绝缘电阻: 100MΩ,100VDC

■ 允许过载: 1.5 倍满量程

■ 爆破压力: ≥2倍满量程

● 基准条件

■ 测量介质: 空气

_ ^ ~ ~ ~ / ^ - . / ^ -

■ 介质温度: (25±1) ℃

■ 环境温度: (25±1)°C

■ 振 动: 0.1g(1m/s²)Max

■ 湿 度: (50%±10%) RH

■ 电 源: (5±0.005) V DC

仅作为以下基本参数基准测试条件

● 基本参数

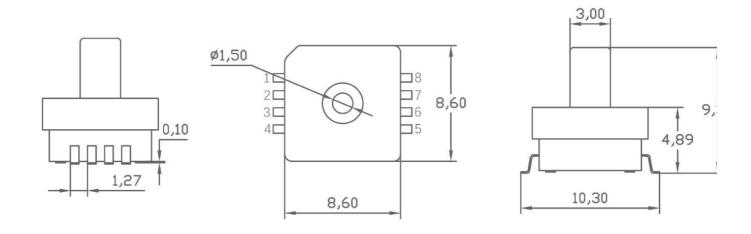
参数		最小值	典型值	最大值	单位
标准量程		1、3、7、10、20、40、100、200		kPa	
恒压供电			5	15	V
恒流供电			1	3	mA
工作温度		-30		+100	°C
存储温度		-40		+125	°C
桥臂电阻		4	5	6	kΩ
零点	零点输出			+10	mV
	1kPa	10	20	30	mV
	3kPa	30	35	40	mV
	7kPa	25	35	45	mV
满量程输出	10kPa	35	50	65	mV
	20kPa	35	40	50	mV
	40kPa	60	75	90	mV
	100/200kPa	60	90	120	mV
桥阻温度系数		1600	2100	2600	ppm/°C
零点温度系数		-0.05	±0.02	0.05	%FS/℃ 恒压供电
		-0.05	+0 02	0.05	%FS/℃ 恒流供由

		0.00	_5.52	0.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
满量程温度系数		-0.26	-0.23	-0.20	%FS/℃ 恒压供电
		-0.05	±0.02	0.05	%FS/℃ 恒流供电
非线性	≤10kPa	-1.0	±0.5	1.0	%FS
	≥20kPa	-0.3	±0.15	0.3	%FS
迟滞		-0.3	±0.15	0.3	%FS
重复性		-0.3	±0.15	0.3	%FS

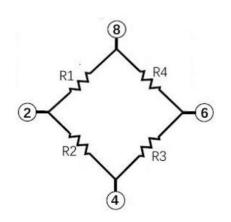
备注:

- 1、在基准条件下测试
- 2、温漂测试温度范围为 0-60℃
- 3、关于无腐蚀性的气体以外的压力介质, 敬请垂询
- 4、本产品可在负压下使用
- 5、更多压力量程, 敬请垂询

● **外形结构**(单位:mm)



● 等效电路图&引脚定义

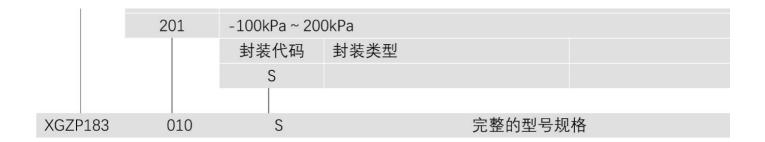


引脚序号	2	4	6	8	1,3,5,7
引线定义	Vo+	GND	Vo-	Vs+	NC

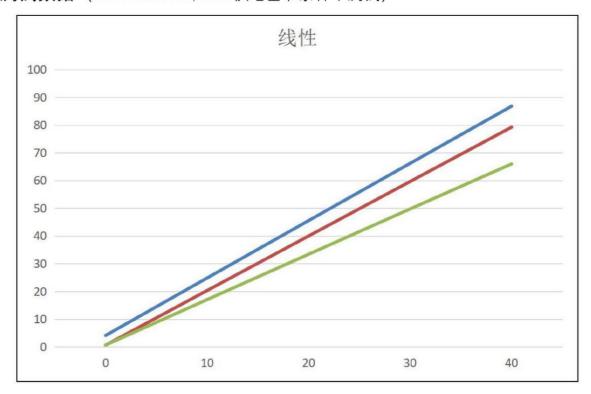
Definition	Vs+	GND	Vo+	Vo-
定义	电源正极	电源负极	输出正极	输出负极

● 选型指南

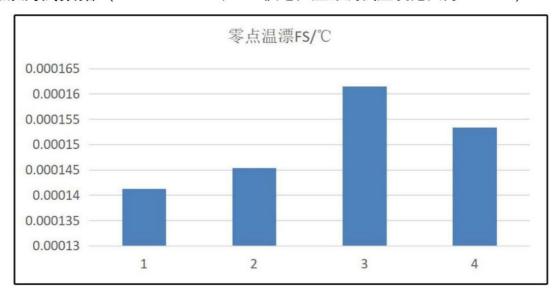
XGZP183	压力传感器		
	量程代码	测量范围	
	001	-1kPa ~ 1kPa	
	003	-3kPa ~ 3kPa	
	005	-5kPa ~ 5kPa	
	007	-7kPa ~ 7kPa	
	010	-10kPa ~ 10kPa	
	040	-40kPa ~ 40kPa	
	101	-100kPa ~ 100kPa	

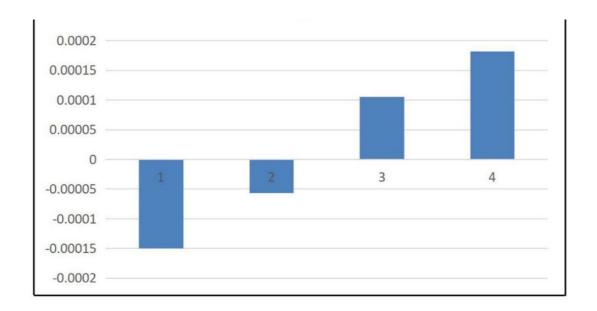


● 线性测试数据(XGZP183040S,1mA 供电基准条件下测试)

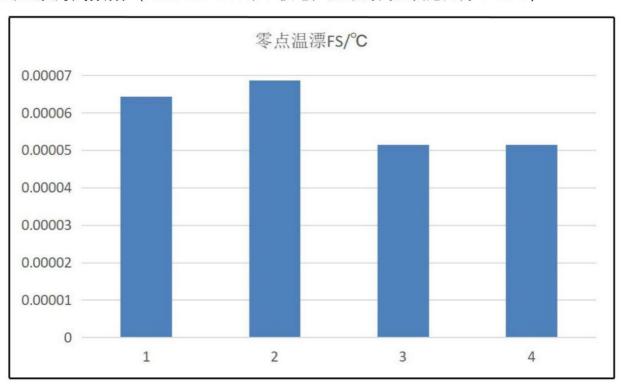


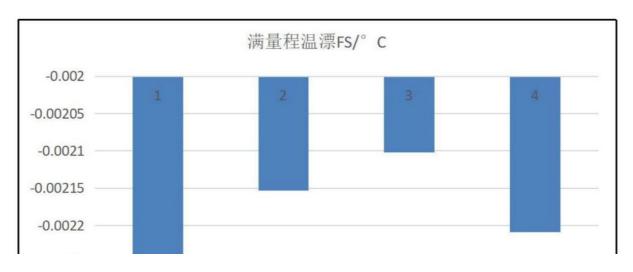
● 恒流温漂测试数据(XGZP183-040S,1mA 供电, 温漂测试温度范围为 0-60℃)





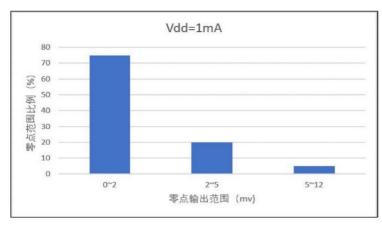
● 恒压温漂测试数据(XGZP183-040S,5V 供电,温漂测试温度范围为 0-60℃)

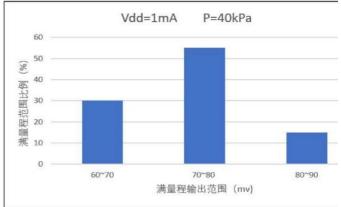




-0.00225 -0.0023 -0.00235

● 输出分布数据(XGZP183-040S,1mA 供电基准条件下测试)





● 放大电路实例

压力传感器通过定电流驱动进行电压转换, 此后根据需要进行放大使用。 右图所示的电路为一般性使用电路。

Pressure Sensor OP AMP OP AMP OP AMP

备注:

- 1, 压力换算: 100kPa=0.1MPa=1Bar≈14.5PSI≈750mmHg
- 2. 过载压力是指器件在保证精度的前提下能承受的最大压力
- 3、爆破压力是指器件能承受的最大压力。超过此阀值、器件可能会产生不可恢复的损坏。
- 4. 器件的精度一般取决于下列若干项参数指标:

线性度:是指器件在测量压力范围内,实际输出和理论上的输出与输入呈线性变化的输出曲线之间大偏差.

回滞:是指器件在常温下,从零点到满量程之间升压过程和降压过程在同一个压力点下的所产生的:偏差.

重复性: 是指在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时, 所得特性曲线不一致的程度.

● 使用注意事项

1. 焊接

由于本产品为热容量较小的小型构造,因此请尽量减少来自外部的热量的影响。否则可能会因热变造成破损,引起特性变动。请使用非腐蚀性的松香型助焊剂。另外,由于产品暴露在外,因此请注要使助焊剂侵入内部。

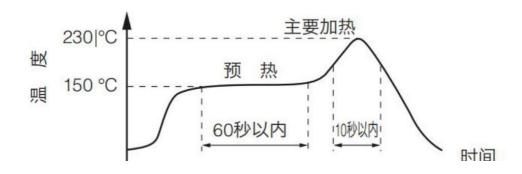
1) 手焊接

- ·请使用头部温度在 260 ~ 300 ℃ (30 W) 的电烙铁 在 5 秒以内实施作业。
- ·在端子上施加负载进行焊接的情况下,由于输出可能会 发生变化,因此请注意。
- · 请充分清洗电烙铁头。
- 2) DIP 焊接 (DIP 端子型)
- · 在温度为 260 ℃以下的 DIP 焊锡槽内在 5 秒以内实施作业。
- ·安装在热容量较小的基板上时,由于可能会发生热变形,

因此请避免采用 DIP 焊接。

3) 回流焊接(SMD 端子型)

推荐的回流炉温度设置条件如下所示



- · 印刷电路板的走线请参照印刷电路板推荐规格图。
- · 由于无法做到自校准, 因此请慎重地对准端子与走线的位置。
- · 设置的温度为端子附近的印刷电路板上所测得的值。
- · 因为由于装置,条件等原因,压力导入口的先端因为高温会发生溶解和变形,务必请在实际的贴实作下,进行确认测试。

4) 焊接部的修正

- · 请一次性完成修正。
- · 对搭焊进行修正时,请使用头部形状较平滑的电烙铁,请勿追加涂敷助焊剂。
- · 关于电烙铁头部的温度, 请使用在规格书所记载的温度以下的电烙铁。
- 5) 在端子上施加过度的力后,会引发变形,损害焊接性,因此请避免使产品掉落,或进行繁杂的侵
- 6) 印刷板的翘度相对于整个传感器应保持在 0.05mm 以下, 请对此进行管理。
- 7) 安装传感器后,对基板进行切割弯折时,请注意不要使焊接部产生应力。
- 8) 由于传感器的端子为外露构造,因此金属片等触摸端子后,会引发输出异常。请注意不要用金成者手等触摸。
- 9) 焊接后, 为了防止基板的绝缘恶化而实施涂层时, 请注意不要使传感器上面附着药剂。

2 清洗

- 1) 由于产品为开放型,因此请注意不要使清洗液侵入内部。
- 2) 使用超声波进行清洗时,可能会使产品发生故障,因此请避免使用超声波进行清洗。

3 环境

- 1) 请避免在存在对产品产生恶劣影响的腐蚀性气体(有机溶剂气体,亚硫酸气体,硫化氢气体等场所中使用、保管。
- 2) 本产品并非防滴构造,因此请勿在可能溅到水等的场所中使用。
- 3) 请勿在产生凝露的环境中使用。另外,附着在传感器芯片上的水分冻结后,可能会造成传感器: 的变动或者破坏。
- 4) 压力传感器的芯片在构造上接触到光后,输出会发生变动。尤其是通过透明套等施加压力时,免使光接触到传感器的芯片。
- 5) 请避免采用超声波等施加高频振动的使用方法。

■ 请在实际使用状态下进行确认

由于本规格为产品单体规格,为了提高实际使用时的可靠性,请确认实际使用状态下的性能和品质

■ 关于其他使用

- 1) 压力范围,安装方法错误时,会造成事故,因此请注意。
- 2) 能够直接使用的压力媒介仅为干燥空气。除此以外的媒介,尤其是在腐蚀性气体(有机溶剂气亚硫酸气体,硫化氢气体等)和含有水分,异物的媒介中使用时,会造成故障和破损,因此请避免

还坏項屮使用。

- 3) 压力导入口的内部配置有压力传感器芯片。从压力导入口插入针等异物后,会造成芯片破损和口堵塞,因此请绝对避免上述操作。另外,使用时请避免堵塞大气导入口。
- 4) 关于使用压力,请在额定压力的范围内使用。在范围外使用时,会造成破损。
- 5) 由于可能因静电而造成破坏,因此使用时请注意以下事项。
- (1) 保存时,请使用导电性的材料使端子之间短路,或者用铝箔等整体包覆起来。由于塑料的容器?带电,因此保存,运输时请勿使用。
- (2) 使用时, 请将桌子上的带电物, 作业人员接地, 以使周围的静电安全放电。

本产品是使用一般电子设备用(通信设备,测量设备,工作机械等)的半导体部品而制成的。使用:半导体部品的产品,可能会因外来干扰和浪涌而发生误动作和故障。

因此请在实际使用状态下确认性能及品质。

为以防万一,请在装置上进行安全设计(保险丝,断路器等保护电路的设置,装置多重化等),一生误动作也不会侵害生命,身体,财产等。

为防止受伤及事故的发生,请务必遵守以下事项。

- ·驱动电流和电压应在额定值以下使用。
- ·请按照端子连接图进行接线。特别是对电源进行逆连接后,会因发热,冒烟,着火等电路损伤引发引因此敬请注意。
- ·为保证安全,特别是重要的用途,请务必考虑双重安全电路等的配置。
- ·请勿施加最大施加压力以上的压力。此外,请注意不要使异物混入压力媒体。否则会造成产品废弃 因媒体吹出而引发事故。
- ·对产品进行固定和对压力导入口进行连接时请慎重。否则会因产品飞散, 媒体吹出而引发事故。
- ·由于产品前端较锐利, 因此使用时请注意不要伤到身体。

本表中的信息已经过仔细审查,并被认为是准确的,但是,不对不准确之处承担任何责任。此外,息不会向此类设备的购买者传达制造商专利权下的任何许可。 CFSensor 保留对此处的任何产品进改的权利,恕不另行通知。 CFSensor 对其产品对任何特定用途的适用性不作任何保证、陈述或保也不承担因应用或使用任何产品或电路而产生的任何责任,并明确否认任何和所有责任,包括但不后果性或附带损害。典型参数可以而且确实在不同的应用中有所不同。客户的技术专家必须针对每户应用验证所有操作参数。